

## 國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路2段106號  
聯絡人：羅惠嫻 助理研究員  
電話：02-2737-7083  
傳真：  
電子信箱：hhlo@nstc.gov.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國113年8月13日  
發文字號：科會工字第1130057294號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文 (113E0P000433\_113D2024656-01.pdf)

主旨：本會113年度「前瞻晶片設計軟體技術開發計畫」第二次徵求，自即日受理申請，請於113年9月24日(星期二)前依徵求公告完成線上申請作業，並檢附相關文件函送本會，逾期恕不受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依本會補助專題研究計畫作業要點規定辦理，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱本計畫徵求公告及相關附件各項規定。
- 二、本會為引導並鼓勵國內具有豐沛研究能量的學界提出化合物半導體軟體開發技術及百工百業具體應用發展之前瞻解決方案，以開創出屬於臺灣本土的系統整合、應用架構與軟體共同研發模式，特規劃推動本試辦計畫，徵求重點摘要如下(徵求公告詳附件)：
  - (一)計畫類型：本試辦計畫為單一整合型計畫，每一整合型計畫之總計畫及所有子計畫全部書寫於一份計畫書，子計畫應為三個(含)以上，最多以不超過四個為原則。總

計畫主持人須同時主持1項子計畫，並由總計畫主持人之服務機關提出申請。

(二)申請資格：申請機構須符合本會補助專題研究計畫作業要點第二點規定；總計畫主持人及共同主持人資格須符合本會補助專題研究計畫作業要點第三點規定。

(三)申請件數：已獲113年度「前瞻晶片設計軟體技術開發計畫」補助之總計畫主持人不得再提出本試辦計畫；申請人應依本試辦計畫徵求研究重點擇一分項計畫提出申請，每一總計畫主持人限提1件計畫。

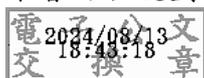
三、本試辦計畫規劃11個月，執行期間原則自113年11月1日至114年9月30日；實際執行期間依審查結果決定。

四、本試辦計畫未獲補助案件恕不受理申覆。

五、檢附計畫徵求公告1份，並請參閱本會計畫徵求專區網頁資訊(網址：<https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/rfpList>)。

正本：專題研究計畫受補助單位（共294單位）

副本：本會綜合規劃處、自然處、工程處、生科處、人文處、前瞻應用處



主任委員吳誠文